

インターンシップ募集要項《実験コース》

ULVAC

目的	真空装置に触れ、実験を行うことで、真空技術の面白さや奥深さを体感していただくインターンシップを行います。 これまで真空について学んできた人はもちろん、真空についての知識が無い人も、「真空」という世界が世の中を本当に便利にしているということを、このインターンシップを通じて知っていただければと思います。 技術面だけでなく、「アルバック」の自由闊達な社風を肌で感じて下さい。 やる気に満ち溢れた皆様からのご応募をお待ちしております。
実習内容	真空ポンプの分解組立、真空凍結乾燥の実験、成膜の実験
実習期間	3回実施 〔1〕7月28日～30日 〔2〕8月18日～20日 〔3〕8月25日～27日 *お申込時にいずれかの日程をお選び下さい *〔1〕の日程につきましては、現在社内最終調整を行っているため、変更となる可能性がございます。変更になった場合にはHP上でお知らせいたします。
実習の流れ	〔1日目〕9:00 茅ヶ崎本社集合 → 裾野工場 〔2日目〕裾野工場 〔3日目〕裾野工場 → 16:30 JR三島駅(静岡県)解散 *インターンシップ開始日の前日に宿泊が必要な方ご連絡ください
実習場所	茅ヶ崎本社/神奈川県茅ヶ崎市萩園2500 富士裾野工場 研修センター/静岡県裾野市須山1220-14
対象	大学3年生、大学院1年生、高専本科4年生、高専専攻科1年生
募集人数	各回12名(計36名)
待遇	・食費、宿泊費、宿泊先から実習場所までの交通費 *集合場所まで、また解散後の交通費は自己負担となります *研修期間中は当社で手配した宿泊施設へご宿泊いただきます ・制服貸与(ベルト持参)
宿泊先	かつらや 【住所】山梨県南都留郡山中湖村山中865-223 【電話】0555-62-1671
応募方法	下記からいずれかお選びいただき申し込みをお願いします ①同封のインターンシップ申込書(実験コース)に必要事項をご記入の上、下記応募先に郵送 ②当社採用ホームページ(http://www.ulvac-recruit.jp)から申し込み
応募期間	6月1日(火)～6月25日(金)
応募条件	・賠償責任保険等への加入(各自学校等で手配をお願いいたします) ・研修開始時に秘密保持誓約書をご提出いただける方
選考方法	書類選考
受入確定のご連絡	7月2日(金)までにご連絡いたします
応募先 お問合せ先	株式会社アルバック 人事部人材開発室 〒253-8543 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500 TEL: 0467-89-2038 FAX: 0467-87-3382 E-mail: saiyo@ulvac-recruit.jp URL: http://www.ulvac-recruit.jp



インターンシップ募集要項<2週間用>

目的	2週間のインターンシップを通じて実際に装置を組み立てたり、設計の業務に携わるにより「真空とは何か」、「真空技術の可能性」を感じて下さい。また、事務系の皆様は財務・経理部門と一緒に職場体験をすることにより、メーカーで働くことの面白さを知っていただけたらうれしいです。多くのアルバック社員と触れ合うことにより、社会人がどのような1日を送っているか、どのような考え方をしているかを体感し、これからの就職活動に役立てていただけたらと思います。やる気に満ち溢れた皆様からのご応募をお待ちしております。
実習内容	事務系、技術系の職場を仕事を通じて体験
実習期間	[募集要項B.2週間コースその2]参照
実習時間	【初日】9:00~17:05 【2日目以降】8:30~17:05 *インターンシップ開始日の前日に宿泊が必要な方はご連絡ください
実習場所	[募集要項B2週間コースその2]参照
対象	高専本科4年生、高専専攻科1年生、大学3年生、大学院1年生
募集人数	30名程度
待遇	<ul style="list-style-type: none"> ・日当 1日につき2000円支給 ・昼食費、宿泊費、宿泊先から実習場所までの交通費 *集合場所まで、また解散後の交通費は自己負担となります *ご自宅から直接通える方は期間中の交通費を支給いたします ・制服貸与(ベルト持参)
応募方法	下記からいずれかお選びいただき申し込みをお願いします ①同封の[申込書B.2週間コース]に必要事項をご記入の上、下記応募先に郵送 ②HP(http://www.ulvac-recruit.jp)から申し込み
応募条件	<ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険等への加入(貴校で手配をお願いいたします) ・研修開始時に秘密保持誓約書をご提出いただける方
応募締切	6月15日(火) 必着
選考方法	応募多数の場合は書類選考
受入確定のご連絡	6月30日(水)までにご連絡いたします
応募先 お問合せ先	株式会社アルバック 人事部人材開発室 〒253-8543 神奈川県茅ヶ崎市萩園2500 TEL : 0467-89-2038 FAX : 0467-87-3382 E-mail : saiyo@ulvac-recruit.jp URL : http://www.ulvac-recruit.jp

★コース選択の方法

- 1 興味のある研修部署を選ぶ(部署の紹介は下部または当社採用ホームページにあります)
- 2 研修内容と研修期間を確認
- 3 文理、スキルの条件を確認(スキルはなくても応募可)
- 4 申込書に希望のコース番号を記載(1つ以上希望がある場合は併記してください)

コース	研修部署	研修期間	研修内容	文理	スキル(あれば尚可)
1	総務部	7/26~8/6	総務、工場保守、環境管理	不問	
2	人事部	8/23~9/3	総務、インターンシップ事務局	文系	
3	経理部	8/16~8/27	経理(伝票、予算管理、渡航精算)	文系	簿記
4	財務部	7/26~8/6	財務(OF、外為、手形取扱、金融機関との交流、資金管理など)	文系	
5	知的財産部	8/9~8/20	特許、技術調査、発明報奨の取扱	不問	
6	営業企画室	8/23~9/3	マーケティング、宣伝広報活動	不問	マーケティング、宣伝広報への興味
7	技術開発部	8/23~9/3	MEMS制作実習、圧力測定実習	理系	真空計測技術、デバイス制作への興味
8	技術開発部	8/23~9/3	MEMS制作実習、圧力測定実習	理系	真空計測技術、デバイス制作への興味
9	筑波超材料研究所	8/23~9/3	有機・無機膜成膜実験、サンプル作成	理系	物理・化学への興味
10	筑波超材料研究所	8/23~9/3	材料評価(ガス放出測定、データ処理)	理系	
11	半導体電子技術研究所	8/23~9/3	CVD、PVD成膜実験、評価	理系	
12	半導体電子技術研究所	8/23~9/3	スハツ、CVD成膜実験、分析評価	理系	
13	半導体電子技術研究所	8/23~9/3	CADと構造解析を使った設計	理系	機械設計への興味
14	FPD事業部	8/16~8/27	CADと構造解析を使った設計	理系	
15	PV事業部	8/16~8/27	真空装置の組立、テスト、太陽電池の評価	理系	
16	半導体装置事業部	8/23~9/3	半導体装置の設計、組立、テストとデータ測定	理系	
17	電子機器事業部	7/26~8/6	真空装置の組立から立上	理系	
18	産業機器事業部	8/9~8/20	熱処理、腐れ試験機、巻取装置、真空成膜、凍結乾燥装置体験	理系	
19	規格品事業部	8/2~8/13	リークテスタ、真空計、分析計の試験・組立・校正	理系	
20	制御ソリューション事業部	7/26~8/6	製造検査、品質管理、計装設計	理系	電気・ソフト設計への興味
21	マテリアル事業本部	7/26~8/6	材料の加工、調査、分析	理系	
22	調達センター	8/9~8/20	製作品の受入や受け渡し作業	不問	
23	生産技術開発センター	8/2~8/13	3DCADを利用した設計環境構築、3Dモデリング	理系	

＜部署の紹介＞

- 技術開発部
 - 筑波超材料研究所
 - 半導体電子技術研究所
 - FPD事業部
 - PV事業部
 - 半導体装置事業部
 - 電子機器事業部
 - 産業機器事業部
 - 規格品事業部
 - 制御ソリューション事業部
 - マテリアル事業本部
 - 調達センター
 - 生産技術開発センター
- 真空基礎技術・真空技術応用プロセスや応用機器、MEMS、バイオセンサーの研究開発
超材料の開発、真空基礎技術・真空技術応用プロセスの研究開発
半導体製造及び電子機器製造に関する基礎技術、プロセス技術の研究開発
薄型ディスプレイ向け製造装置の開発、製造
太陽電池製造装置の開発、製造
半導体製造装置の開発、製造
電子部品製造装置の開発、製造。大学・研究所向け超高真空機器システムの開発、製造、販売
金属・機械・自動車工業向け真空装置および食品・化学・医薬品工業向けの真空装置の製造、販売
真空ポンプ、真空計・リークデテクタ・ガス分析系などのコンポーネントの開発、製造
搬送ロボットとソフトウェアの開発、製造、真空装置の電気設計
電子材料、機能材料の開発、製造
社内の購買・加工・物流業務の企画・運営
グループ内の生産技術の向上、ISOの活用・促進、情報NWの整備・運営

学校名				写真貼付
学科名		学年		
ふりがな 氏名		年齢		
住所	〒			
電話番号	自宅:	携帯:		
PCメールアドレス	@			
希望コース	【第1希望】	【第2希望】		
研究テーマと内容 *未定の方は興味のある分野を記入してください				
資格/語学力など		PCスキル *使えるものに○	WORD/EXCEL/インターネット	
【設問1】 志望理由(200字以内で記載してください)				
[Grid for Set Question 1]				
【設問2】 自己PR(200字以内で記載してください)				
[Grid for Set Question 2]				

